CPU散熱風扇的連結裝置

發明/創作人:

申請人:

游祭通(台北縣中和市連城路四五六巷二弄二之一號,); 順享興業有限公司(台北縣板橋市三民路二段二〇四之五號,);

代理人: 申請案號:

83216738

申請日期:

1994-11-22

優先權: 國際專利分類:

G06F1/20; H05K7/20;

專利種類:

新型

公告編號:

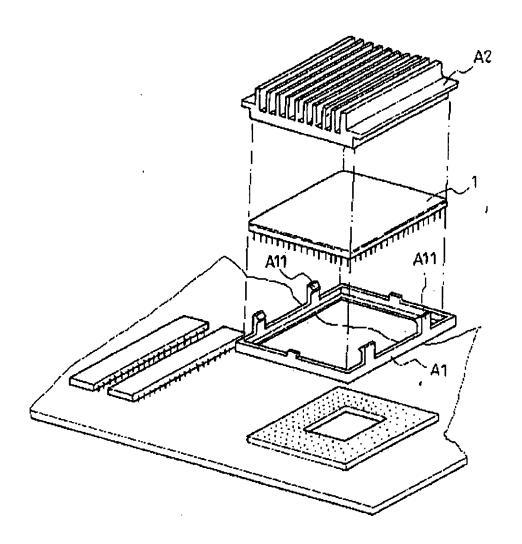
246209

公告日期:

1995-04-21

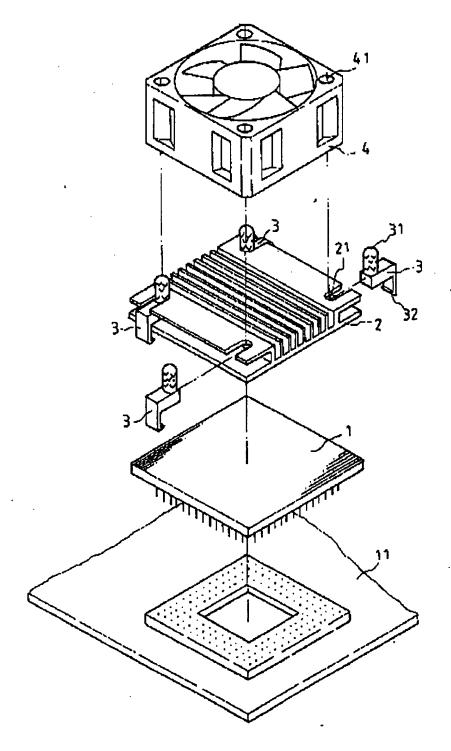
申請專利範圍

Wspace*{9cm}}%end{multicols}vait 一種「CPU散熱風扇的連結裝置」,該裝置主要爲一內部概呈鐵空形態的方形框體設計,用以連結CPU、散熱片座、散熱風扇器,其特徵係在於:該方形框體保有數支配設在其下位的等距鉤棒、及數支反向設在該框體上位平行樑的對稱插牌所一體形成;其中,該平行樑係以陷層式橫接於方形框體內,其樑體的階層得以與裝配之散熱片座上對應的嵌合槽嵌固,且該平行樑之設位須能滿足其上之插桿能對位於散熱風扇之定位孔,並其插桿之中心處開設有疑,使插桿具有適當的彈性裕度快速與定位孔套合;另,該框體的範圍須恰足以由上向下圍覆散熱片座,且框體下位設置之等距鉤掉,係被分別設於該方形框體的兩兩對邊上,使其一對邊之鉤桿可恰與片座,且框體下位設置之等距鉤掉,係被分別設於該方形框體的兩兩對邊上,使其一對邊之鉤桿可恰與 散熟片座·唯當CPU與散熱片座貼合時能鉤制在CPU之兩邊者。)\undant(圖一(A)(B)係分別爲兩種習用 CPU 散熱連結裝置的實施例立體分解圖。

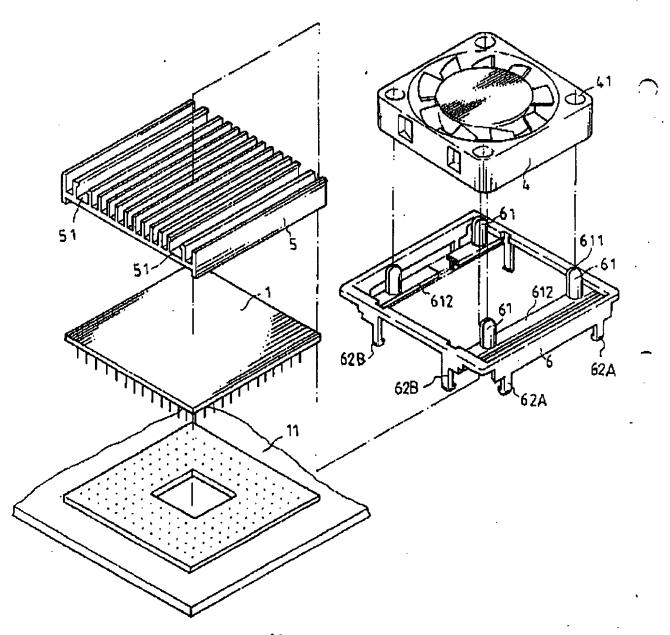


第一圖(A)

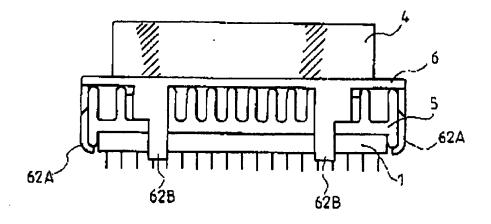
BEST AVAILABLE COPY



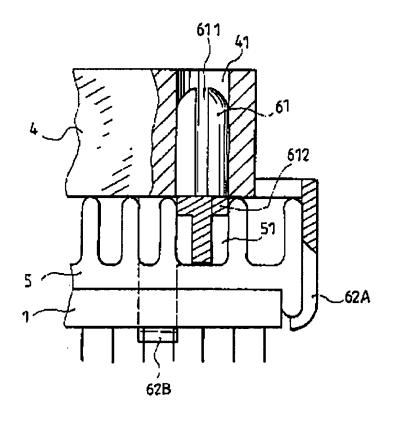
為一 閩(B) BEST AVAILABLE COPY



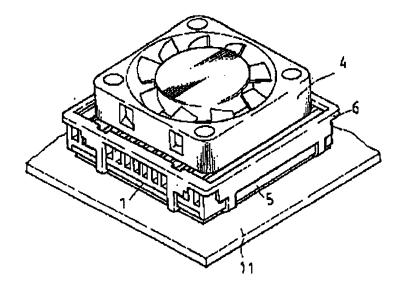
第二 圈 BEST AVAILABLE COPY



第三圖



第四圈 BEST AVAILABLE COPY



第五圖

BEST AVAILABLE COPY